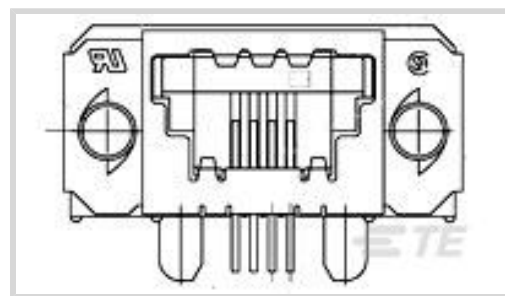




连接器 > 音频和视频连接器 > SDL 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到板

位数: 4

中心线 (间距) : 1.27 mm [.05 in]

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

插座配置	标准
接地选项	PCB 和面板接地
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

屏蔽电镀材料	锡
屏蔽材料	黄铜

接触件特性

端子接触部电镀材料	50 μin
端子接触部电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子额定电流 (最大值)	1.5 A

机械附件

PCB 安装固定	不带
极性代码	D
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	侧
外壳材料	聚酯
壳体颜色	黑色
中心线 (间距)	1.27 mm[.05 in]

使用环境

工作温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

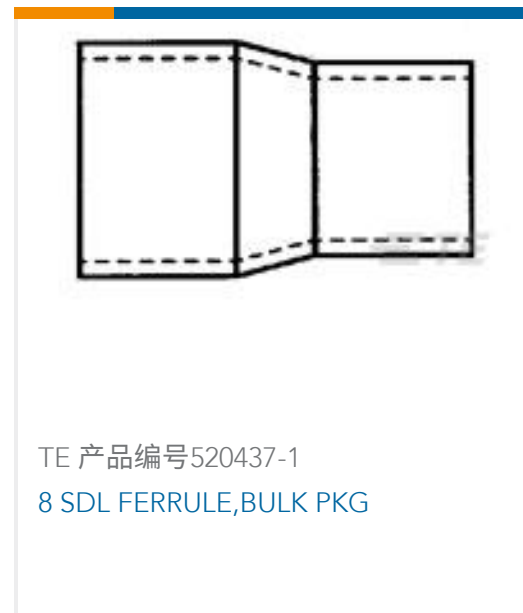
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



文档

产品图纸

4SDL RCPT ASY SHLD W/PANEL GRD

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_4-1761205-1_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_4-1761205-1_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_4-1761205-1_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本